

杭州士兰微电子股份有限公司

2017 年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

2、业绩预告情况：

经公司财务部初步测算，预计公司 2017 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将增加 210%-260%，具体数据将在公司 2017 年半年度报告中予以披露。

3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润：24,558,541.25 元。

2、基本每股收益：0.02 元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、2017 年上半年，公司 LED 驱动电路、MCU 电路、MEMS 传感器、IPM 功率模块、PIM 模块、IGBT、TVS 管、快恢复管等产品的出货量均保持较快增长，公司子公司杭州士兰集成电路有限公司的芯片生产线保持满负荷生产，公司及子公司士兰集成公司的盈利水平得到进一步提升。

2、2017 年上半年，随着产能进一步释放，子公司杭州士兰明芯科技有限公司产销量有较大幅度的增加，已实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露 2017 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日